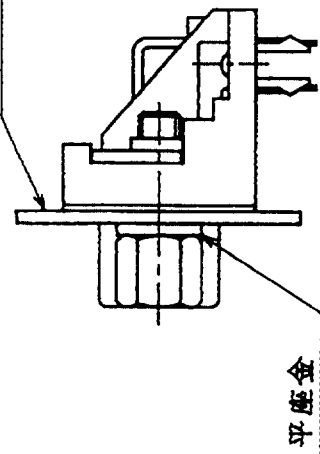
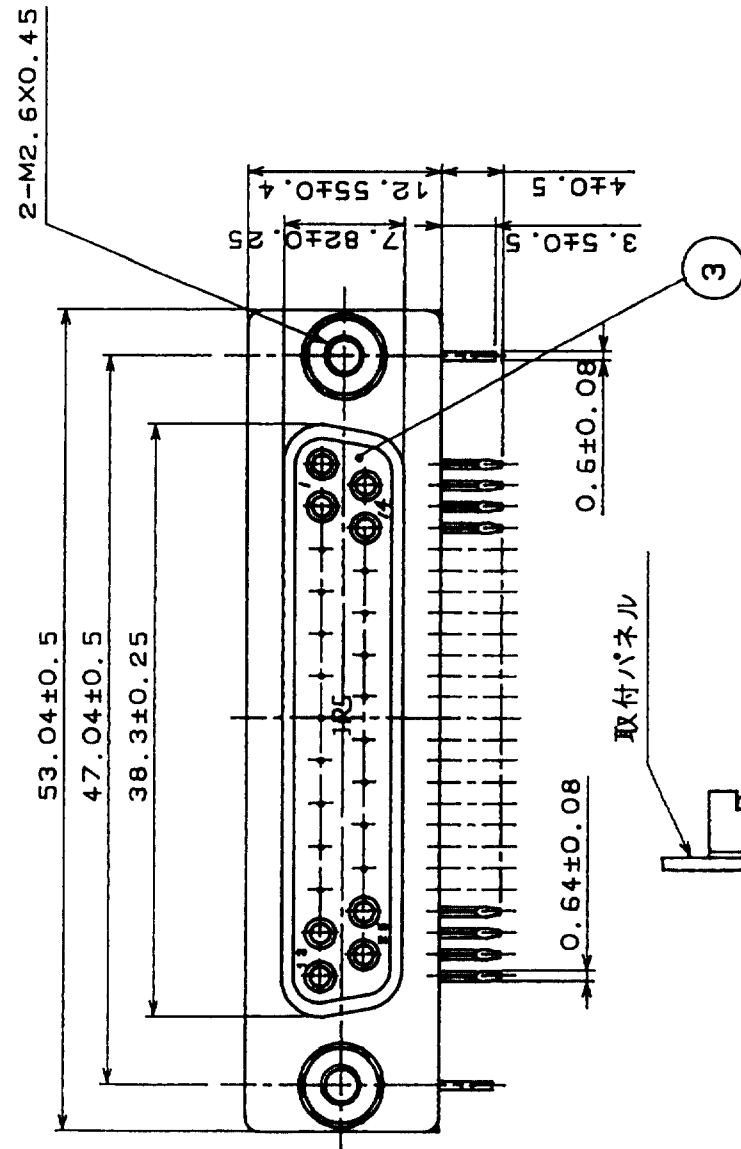
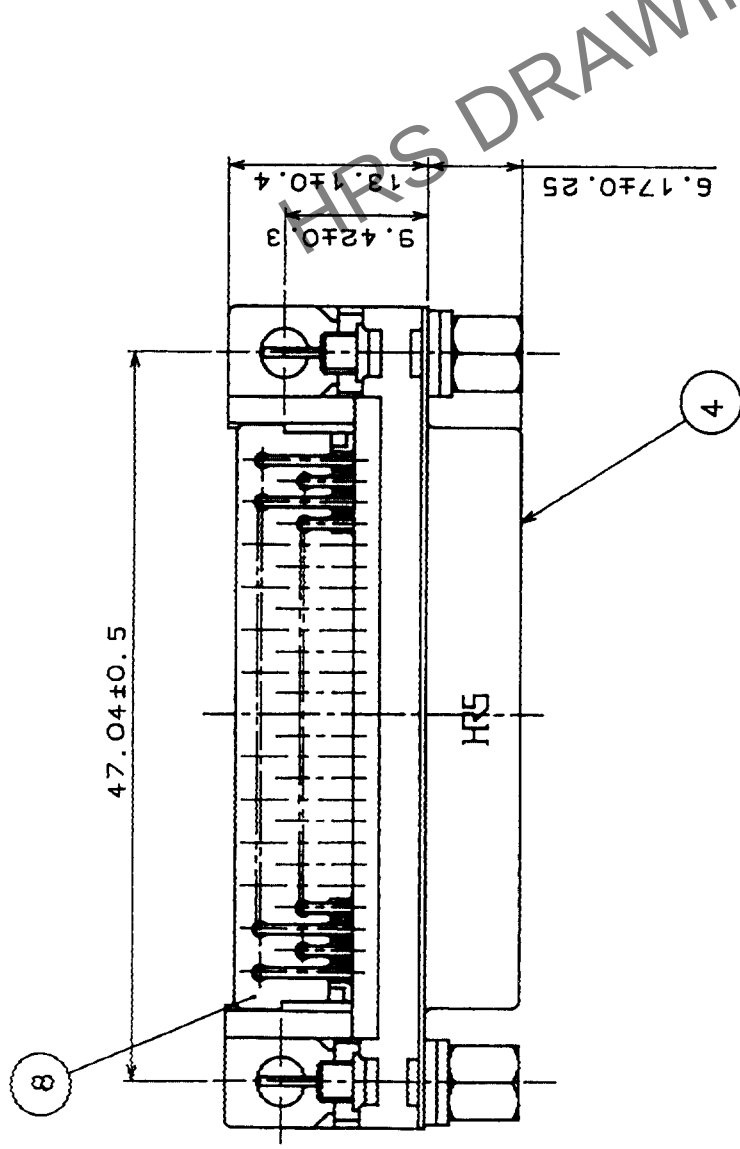
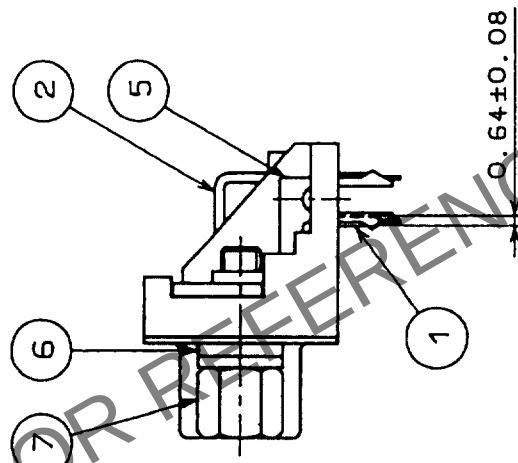


△の教 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計 BY	校図 CHKD	年月日 DATE	△の教 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計 BY	校図 CHKD	年月日 DATE
△				・	△				・
△				・	△				・
△				・	△				・



パネルの厚さによりコネクタの有効カン合長が変化しますので、パネルの厚さが0.8~1.2mmのときは平座金を1枚にし、パネルの厚さが1.6mmのときは平座金を使用しないでください。



注 1. 記入なき公差は±0.1以下に押えて下さい。
2. 基板の厚さは、 $t=1.6$ のものを使用して下さい。

バックボード寸法図
(尺度1/1)

4	鋼	ニッケルめっき	8	フェライト	
3	PBT樹脂	UL94V-0(クロ)	7	鋼	ニッケルめっき
2	りん青銅	部分金めっき 0.2μm	6	鋼	ニッケルめっき
1	りん青銅	部分金めっき 0.2μm	5	りん青銅	すずめっき
部番	材質	処理、備考	部番	材質	処理、備考

備考	REMARKS	製図 DRAWN	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	出図 RELEASED
						

旧製品コード CODE NO. (OLD) CL	図番 DRAWING NO. ADC3-028354-02	製品名 PART NO. RDBF-25SE-LNA(50)
尺度 SCALE 2:1	ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	製品コード CODE NO. CL211-0881-9-50
単位 UNITS mm		1/1